

证券代码：301013

证券简称：利和兴

深圳市利和兴股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	申万菱信基金：卜忠林、诸天力 德邦证券：徐巡
时间	2022年7月20日上午：9:00—10:00
地点	深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：程金宏 证券事务代表：方娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先由董事会秘书、副总经理程金宏先生向投资者们简要地介绍公司的基本情况，然后线上回答了提问，主要问题及回答如下：</p> <p>1、公司拓展 MLCC 这一板块的定位和规划是怎么样的？</p> <p>答：在 MLCC 生产的产品定位上，公司将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等）、高频微波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种 5G 终端设备及无线通信设备等）。公司向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展的同时，也会进一步积累和加深对产品生产和工艺技术的理解，</p>

	<p>进而发挥自身自动化设备积累的丰富经验的优势，对相应的自动化生产设备做横向的研发拓展，未来在依据产线需求开发出的定制装备的同时，提升产品的可塑性。</p> <p>2、半导体装备公司进展如何？</p> <p>答：利和兴半导体装备（深圳）有限公司已于七月初完成了工商注册登记手续。半导体装备公司主要是通过与日本具有成熟技术和经验的公司合作，一方面通过代理销售，提供售后服务，培养技术团队对半导体生产工艺的理解；另一方面与合作方同时开展新产品的研发，承接其部分生产制造功能。结合国内半导体应用场景和日本合作企业的技术积累，逐步增强自身技术能力，提升在半导体领域的装备研发能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 07 月 21 日